

This document is a preview generated by EVS

Programmes for reliability growth

EESTI STANDARDI EESSÕNA

NATIONAL FOREWORD

Käesolev Eesti standard EVS-EN 61014:2004 sisaldab Euroopa standardi EN 61014:2003 ingliskeelset teksti. Käesolev dokument on jõustatud 20.01.2004 ja selle kohta on avaldatud teade Eesti standardiorganisatsiooni ametlikus väljaandes. Standard on kättesaadav Eesti standardiorganisatsioonist.	This Estonian standard EVS-EN 61014:2004 consists of the English text of the European standard EN 61014:2003. This document is endorsed on 20.01.2004 with the notification being published in the official publication of the Estonian national standardisation organisation. The standard is available from Estonian standardisation organisation.
--	---

ICS 03.100.40, 03.120.01, 21.020

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee

Right to reproduce and distribute Estonian Standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: +372 605 5050; E-mail: info@evs.ee

EUROPEAN STANDARD

EN 61014

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

September 2003

ICS 03.100.40; 03.120.01; 21.020

English version

Programmes for reliability growth
(IEC 61014:2003)

Programmes de croissance de fiabilité
(CEI 61014:2003)

Programme für das
Zuverlässigkeitswachstum
(IEC 61014:2003)

This European Standard was approved by CENELEC on 2003-09-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

Foreword

The text of document 56/859/FDIS, future edition 2 of IEC 61014, prepared by IEC TC 56, Dependability, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 61014 on 2003-09-01.

The following dates were fixed:

- latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 2004-06-01
- latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) 2006-09-01

Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.
In this standard, annex ZA is normative.
Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61014:2003 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 61703	NOTE	Harmonized as EN 61703:2002 (not modified).
ISO 9000	NOTE	Harmonized as EN ISO 9000:2000 (not modified).
ISO 9001	NOTE	Harmonized as EN ISO 9001:2000 (not modified).

Annex ZA (normative)

Normative references to international publications with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

NOTE When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 60300-1	- ¹⁾	Dependability management Part 1: Dependability management systems	EN 60300-1	2003 ²⁾
IEC 60300-2	- ¹⁾	Part 2: Dependability programme elements and tasks	EN 60300-2	1996 ²⁾
IEC 60300-3-1	- ¹⁾	Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodology	-	-
IEC 60300-3-5	2001	Part 3-5: Application guide - Reliability test conditions and statistical test principles	-	-
IEC 60605-2	- ¹⁾	Equipment reliability testing - Part 2: Design of test cycles	-	-
IEC 60605-3	Series	Equipment reliability testing - Part 3: Preferred test conditions	-	-
IEC 60605-4	- ¹⁾	Part 4: Statistical procedures for exponential distribution - Point estimates, confidence intervals, prediction intervals and tolerance intervals	-	-
IEC 60812	- ¹⁾	Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)	HD 485 S1	1987 ²⁾
IEC 61025	- ¹⁾	Fault tree analysis (FTA)	HD 617 S1	1992 ²⁾
IEC 61160	- ¹⁾	Formal design review	-	-

¹⁾ Undated reference.

²⁾ Valid edition at date of issue.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 61164	- ¹⁾	Reliability growth - Statistical test and estimation methods	-	-

This document is a preview generated by EVS

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61014

Deuxième édition
Second edition
2003-07

Programmes de croissance de fiabilité

Programmes for reliability growth



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61014:2003

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61014

Deuxième édition
Second edition
2003-07

Programmes de croissance de fiabilité

Programmes for reliability growth

© IEC 2003 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

X

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	6
INTRODUCTION	10
1 Domaine d'application.....	12
2 Références normatives	12
3 Termes et définitions	14
4 Concepts de base	26
4.1 Généralités	26
4.2 Origine des fragilités et des défaillances.....	26
4.2.1 Généralités	26
4.2.2 Fragilités systématiques	28
4.2.3 Fragilités résiduelles.....	28
4.3 Concepts de base de la croissance de fiabilité dans le processus de développement de produit; concept de l'ingénierie de fiabilité intégrée	30
4.4 Concepts de base de la croissance de fiabilité en phase d'essai.....	30
4.5 Planification de la croissance de fiabilité et estimation de la fiabilité atteinte pendant la phase de conception	34
4.5.1 Généralités	34
4.5.2 Croissance de fiabilité dans la phase de développement/conception de produit	34
4.5.3 Croissance de fiabilité avec les programmes d'essai.....	36
5 Organisation	40
5.1 Généralités	40
5.2 Méthodes comprenant les processus de la phase de conception	42
5.3 Relations	42
5.4 Main-d'œuvre et coûts de la phase de conception.....	46
5.5 Economies.....	46
6 Préparation et exécution des programmes de croissance de fiabilité.....	48
6.1 Concepts intégrés et aperçu de la croissance de fiabilité	48
6.2 Activités de croissance de fiabilité en phase de conception	50
6.2.1 Activités en phase de concept ou de spécifications du produit	50
6.2.2 Définition et conception préliminaire du produit.....	52
6.2.3 Phase de conception du projet.....	52
6.2.4 Outillage, premiers lots de production (pré-production), phase de production.....	56
6.2.5 Phase produit en exploitation.....	56
6.3 Activités de croissance de fiabilité en phase d'essai de validation	56
6.4 Considérations pour les essais de croissance de fiabilité.....	58
6.4.1 Généralités	58
6.4.2 Préparation d'essai	58
6.4.3 Considérations particulières pour les entités non réparables ou à utilisation unique (consommables) et les composants	62
6.4.4 Classification des défaillances	64
6.4.5 Classes de défaillances à ne pas prendre en compte.....	64
6.4.6 Classes de défaillances à prendre en compte	66
6.4.7 Catégories de défaillances, se produisant pendant l'essai et à prendre en compte.....	66
6.4.8 Processus d'amélioration de la fiabilité dans les essais de croissance de fiabilité.....	68

CONTENTS

FOREWORD	7
INTRODUCTION	11
1 Scope	13
2 Normative references	13
3 Terms and definitions	15
4 Basic concepts	27
4.1 General	27
4.2 Origins of weaknesses and failures	27
4.2.1 General	27
4.2.2 Systematic weaknesses	29
4.2.3 Residual weaknesses	29
4.3 Basic concepts for reliability growth in product development process; integrated reliability engineering concept	31
4.4 Basic concepts for reliability growth in the test phase	31
4.5 Planning of the reliability growth and estimation of achieved reliability during the design phase	35
4.5.1 General	35
4.5.2 Reliability growth in the product development/design phase	35
4.5.3 Reliability growth with the test programmes	37
5 Management aspects	41
5.1 General	41
5.2 Procedures including processes in the design phase	43
5.3 Liaison	43
5.4 Manpower and costs for design phase	47
5.5 Cost benefit	47
6 Planning and execution of reliability growth programmes	49
6.1 Integrated reliability growth concepts and overview	49
6.2 Reliability growth activities in the design phase	51
6.2.1 Activities in concept and product requirements phase	51
6.2.2 Product definition and preliminary design	53
6.2.3 Project design phase	53
6.2.4 Tooling, first production runs (preproduction), production phase	57
6.2.5 Product fielded phase	57
6.3 Reliability growth activities in the validation test phase	57
6.4 Considerations for reliability growth testing	59
6.4.1 General	59
6.4.2 Test planning	59
6.4.3 Special considerations for non-repaired or one-shot (expendable) items and components	63
6.4.4 Classification of failures	65
6.4.5 Classes of non-relevant failures	65
6.4.6 Classes of relevant failures	67
6.4.7 Categories of relevant failures that occur in test	67
6.4.8 Process of reliability improvement in reliability growth tests	69

6.4.9	Modèles mathématiques d'essai de croissance de fiabilité	72
6.4.10	Nature et objectifs de la modélisation	72
6.4.11	Concepts des mesures de fiabilité en essai de croissance de fiabilité utilisés dans la modélisation	74
6.4.12	Comptes rendus d'essai de croissance de fiabilité et documentation.....	80
7	Croissance de fiabilité en exploitation.....	84
Bibliographie		86
Figure 1	– Comparaison entre processus de croissance et de réparation en essais de croissance de la fiabilité.....	32
Figure 2	– Amélioration (réduction) planifiée du taux de défaillance équivalente	36
Figure 3	– Amélioration de fiabilité planifiée exprimée en termes de probabilité de survie	36
Figure 4	– Diagrammes des défaillances en essai ou en laboratoire à prendre en compte avec le temps	38
Figure 5	– Structure générale d'un programme de croissance de fiabilité	42
Figure 6	– Diagramme indiquant les relations et les fonctions	46
Figure 7	– Processus intégré d'ingénierie de fiabilité.....	50
Figure 8	– Processus de croissance de fiabilité en essai.....	70
Figure 9	– Courbe caractéristique représentant les intensités de défaillance instantanée et extrapolée.....	76
Figure 10	– Intensité de défaillance projetée, estimée par modélisation	78
Figure 11	– Exemples de courbes de croissance et de «sauts»	80

This document is a preview generated by EVS

6.4.9	Mathematical modelling of test reliability growth	73
6.4.10	Nature and objectives of modelling	73
6.4.11	Concepts of reliability measures in reliability growth testing as used in modelling	75
6.4.12	Reporting on reliability growth testing and documentation	81
7	Reliability growth in the field	85
	Bibliography	87
	Figure 1 – Comparison between growth and repair processes in reliability growth testing	33
	Figure 2 – Planned improvement (reduction) of the equivalent failure rate	37
	Figure 3 – Planned reliability improvement expressed in terms of probability of survival	37
	Figure 4 – Patterns of relevant test or field failures with time	39
	Figure 5 – Overall structure of a reliability growth programme	43
	Figure 6 – Chart showing liaison links and functions	47
	Figure 7 – Integrated reliability engineering process	51
	Figure 8 – Process of reliability growth in testing	71
	Figure 9 – Characteristic curve showing instantaneous and extrapolated failure intensities ...	77
	Figure 10 – Projected failure intensity estimated by modelling	79
	Figure 11 – Examples of growth curves and “jumps”	81

This document is a preview generated by EVS

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PROGRAMMES DE CROISSANCE DE FIABILITÉ

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente, les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61014 a été établie par le comité 56 de la CEI: Sûreté de fonctionnement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
56/859/FDIS	56/863/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette deuxième édition de la CEI 61014 annule et remplace la première édition, parue en 1989, et constitue une révision technique.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PROGRAMMES FOR RELIABILITY GROWTH

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61014 has been prepared by IEC technical committee 56: Dependability.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
56/859/FDIS	56/863/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This second edition of IEC 61014 cancels and replaces the first edition, published in 1989, and constitutes a technical revision.

Les changements majeurs par rapport à l'édition précédente sont les suivants:

- Les références aux normes sur la gestion de la sûreté de fonctionnement ont été insérées.
- Les termes et définitions relatifs à la croissance de fiabilité durant la conception du produit ont été ajoutés.
- Les diagrammes sur la croissance de fiabilité de 4.4 et 6.4.8 (voir Figures 1 et 8) ont été corrigés.
- Un paragraphe sur la planification de croissance de fiabilité pendant la phase de conception a été ajouté (voir 4.5).
- Un paragraphe sur l'organisation couvrant à la fois la croissance de fiabilité dans la conception et la phase d'essai a été ajouté (voir Article 5).
- L'Article 6 inclut une partie supplémentaire sur la croissance de fiabilité dans la phase de conception prenant en compte ses aspects d'analyse et d'essai.
- La figure montrant l'intensité de défaillance projetée, estimée par modélisation (voir Figure 10) a été corrigée.
- Un article sur la croissance de fiabilité en exploitation (voir Article 7) a été ajouté.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2011. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The main changes with respect to the previous edition are listed below.

- References to dependability management standards have been inserted.
- Terms and definitions related to the reliability growth during the product design have been added.
- Flow diagrams for reliability growth in 4.4 and 6.4.8 (see Figures 1 and 8) have been corrected.
- A subclause on planning reliability growth in the design phase has been added (see 4.5).
- A subclause on management aspects covering both reliability growth in design and the test phase has been added (see Clause 5).
- Clause 6 has been extended to include reliability growth in the design phase with its analytical and test aspects.
- The figure showing projected failure intensity estimated by modelling (see Figure 10) has been corrected.
- A clause on reliability growth in the field (see Clause 7) has been added.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2011. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Il convient que l'amélioration de la fiabilité par un programme de croissance fasse partie d'une activité globale liée à la fiabilité dans le développement d'un produit. Cela est particulièrement vrai pour une conception qui utilise des techniques, des composants nouveaux ou non éprouvés, ou un contenu logiciel substantiel. Dans ce cas, il n'est pas exclu que le programme révèle, sur une certaine période, de nombreux types de fragilités liées à la conception. Il est indispensable de réduire le plus possible la probabilité de défaillances dues à ces fragilités, pour éviter leur apparition ultérieure lors d'essais formels ou en exploitation. A ce dernier stade, une correction de conception est souvent peu pratique, onéreuse et prend beaucoup de temps.

Les coûts de possession peuvent être minimisés si les modifications de conception nécessaires sont effectuées au stade le plus précoce.

L'Article 1 de la CEI 60300-3-5, renvoie à un «programme de croissance (ou d'amélioration) de fiabilité» utilisant l'analyse de conception de fiabilité et les essais de fiabilité du matériel. L'analyse de conception de la fiabilité applique les méthodes et techniques analytiques décrites dans la CEI 60300-3-1. L'analyse de la fiabilité de la conception a une valeur particulière, car elle permet d'identifier une fragilité potentielle dès le début et bien avant la fin de la conception. Cela permet l'introduction de modifications peu coûteuses et relativement faciles à mettre en œuvre sans conséquences telles que des changements majeurs de conception, des retards de programme, des modifications de l'outillage et des processus de fabrication. Les essais relatifs au développement de la fiabilité et les configurations environnementales pour les essais faisant partie de ce programme sont essentiellement les mêmes que ceux couverts par la CEI 60300-3-5, la CEI 60605-2 et la CEI 60605-3.

L'importance du programme de croissance de fiabilité, intégré au processus de développement ou de conception du produit, et connu sous le nom d'ingénierie de fiabilité intégrée, est déterminée par le temps limité de mise sur le marché, les coûts de programme et les efforts de réduction de coût du produit.

Bien qu'efficace pour révéler des problèmes potentiels en exploitation, un programme d'essais de croissance de fiabilité isolé est le plus souvent coûteux. Il nécessite beaucoup de temps et de moyens, et les actions correctives sont considérablement plus coûteuses que si les problèmes étaient détectés et corrigés en début de conception. En outre, ces essais qui durent quelquefois très longtemps, affecteraient gravement le planning de commercialisation ou de déploiement du système.

Un programme de croissance de fiabilité entièrement intégré à la fois à la phase de conception et d'évaluation et à la phase d'essai est la solution rentable à ces défis. Cet effort est permis par une gestion de projet rigoureuse, l'ingénierie de conception et souvent la participation et l'implication du client. Durant les dernières années, des organismes industriels majeurs ont développé et appliqué des méthodes analytiques et d'essai entièrement intégrées aux efforts de conception pour accroître la fiabilité dès la phase de conception du produit. Cela réduit le besoin d'essais de croissance de fiabilité formels qui sont très longs. Cette technologie est la base de la stratégie de croissance de fiabilité intégrée de cette norme et sera discutée par la suite, à l'Article 6. Certaines définitions et notions sont d'abord données pour établir la base de discussion des méthodologies de croissance de fiabilité intégrées.

INTRODUCTION

Reliability improvement by a growth programme should be part of an overall reliability activity in the development of a product. This is especially true for a design that uses novel or unproven techniques, components, or a substantial content of software. In such a case the programme may expose, over a period of time, many types of weaknesses having design-related causes. It is essential to reduce the probability of failure due to these weaknesses to the greatest extent possible to prevent their later appearance in formal tests or in the field. At that late stage, design correction is often highly inconvenient, costly and time-consuming.

Life-cycle costs can be minimized if the necessary design changes are made at the earliest possible stage.

IEC 60300-3-5, Clause 1 refers to a “reliability growth (or improvement) programme” employing equipment reliability design analysis and reliability testing, with the principal objective to realize reliability growth. Reliability design analysis applies analytical methods and techniques described in IEC 60300-3-1. Reliability design analysis is of a particular value, as it allows early identification of potential design weakness, well before design completion. This allows introduction of design modifications that are inexpensive and relatively easy to implement without consequences such as major design changes, programme delays, modification of tooling and manufacturing processes. The reliability growth testing and environmental arrangements for the test part of this programme are essentially the same as those covered by IEC 60300-3-5, IEC 60605-2 and IEC 60605-3.

The importance of the reliability growth programme, integrated into the design or product development process, and known as integrated reliability engineering, is driven by limited time to market, programme costs and striving for product cost reduction.

Although effective for disclosure of potential field problems, a reliability growth testing programme alone is typically expensive, requiring extensive test time and resources, and the corrective actions are considerably more costly than if they were found and corrected in the early stages of design. Additionally, the duration of these tests, sometimes lasting for a very long time, would seriously affect the marketing or deployment schedule of the system.

The cost-effective solution to these challenges is a reliability growth programme fully integrated in both the design and evaluation phase as well as the testing phase. This effort is enabled by strong project management, by design engineering and often by customer participation and involvement. Over the past few years, leading industry organizations have developed and applied analytical and test methods fully integrated with the design efforts for increasing the reliability during the product design phase. This reduces reliance on formal and lengthy reliability growth testing. This technology is the basis for the integrated reliability growth strategy in this standard and will be discussed further in Clause 6. Some definitions and concepts are given first in order to lay the groundwork for discussing the integrated reliability growth methodologies.

PROGRAMMES DE CROISSANCE DE FIABILITÉ

1 Domaine d'application

La présente Norme Internationale spécifie des exigences et fournit des directives de détection et l'élimination des fragilités du matériel et du logiciel dans le but d'accroître la fiabilité.

Elle s'applique quand la spécification du produit demande un programme de croissance de fiabilité de l'équipement (matériel électronique, électromécanique et mécanique, ainsi que logiciel) ou quand on sait que la conception est peu susceptible de répondre aux exigences sans amélioration préalable.

Un exposé des concepts de base est suivi de la description de la gestion, de la planification, des essais (en laboratoire ou en exploitation), de l'analyse des défaillances et des techniques correctives requises. La modélisation mathématique permettant d'estimer le niveau de fiabilité atteint, est exposée brièvement.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60300-1, *Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 1: Gestion du programme de sûreté de fonctionnement*¹

CEI 60300-2, *Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 2: Eléments et tâches du programme de sûreté de fonctionnement*²

CEI 60300-3-1, *Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 3-1: Guide d'application – Techniques d'analyse de la sûreté de fonctionnement – Guide méthodologique*

CEI 60300-3-5:2001, *Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 3-5: Guide d'application – Conditions des essais de fiabilité et principes des essais statistiques*

CEI 60605-2, *Essais de fiabilité des équipements – Partie 2: Conception des cycles d'essai*

CEI 60605-3 (toutes les parties), *Essais de fiabilité des équipements – Partie 3: Conditions d'essai préférentielles*

CEI 60605-4, *Essais de fiabilité des équipements – Partie 4: Méthodes statistiques de distribution exponentielle – Estimateurs ponctuels, intervalles de confiance, intervalles de prédiction et intervalles de tolérance*

CEI 60812, *Techniques d'analyse de fiabilité des systèmes – Procédure d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE)*

CEI 61025, *Analyse par arbre de panne (AAP)*

CEI 61160, *Revue de conception formalisée*

CEI 61164, *Croissance de la fiabilité – Tests et méthodes d'estimation statistiques*

¹ Deuxième édition à publier.

² Deuxième édition à publier, en anglais seulement.

PROGRAMMES FOR RELIABILITY GROWTH

1 Scope

This International Standard specifies requirements and gives guidelines for the exposure and removal of weaknesses in hardware and software items for the purpose of reliability growth.

It applies when the product specification calls for a reliability growth programme of equipment (electronic, electromechanical and mechanical hardware as well as software) or when it is known that the design is unlikely to meet the requirements without improvement.

A statement of the basic concepts is followed by descriptions of the management, planning, testing (laboratory or field), failure analysis and corrective techniques required. Mathematical modelling, to estimate the level of reliability achieved, is outlined briefly.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60300-1, *Dependability management – Part 1: Dependability management systems*¹

IEC 60300-2, *Dependability management – Part 2: Guidance for dependability programme management*²

IEC 60300-3-1, *Dependability management – Part 3-1: Application guide – Analysis techniques for dependability – Guide on methodology*

IEC 60300-3-5:2001, *Dependability management – Part 3-5: Application guide – Reliability test conditions and statistical test principles*

IEC 60605-2, *Equipment reliability testing – Part 2: Design of test cycles*

IEC 60605-3 (all parts), *Equipment reliability testing – Part 3: Preferred test conditions*

IEC 60605-4, *Equipment reliability testing – Part 4: Statistical procedures for exponential distribution – Point estimates, confidence intervals, prediction intervals and tolerance intervals*

IEC 60812, *Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)*

IEC 61025, *Fault tree analysis (FTA)*

IEC 61160, *Formal design review*

IEC 61164, *Reliability growth – Statistical test and estimation methods*

¹ Second edition to be published.

² Second edition to be published.